

ACM-K3F

	ACM-K3FLED /	EB-20GLED
	DC 12VDC 24V±5	
	DC 12V18mA / 75mA±5	
	DC 24V11mA / 41mA±5	
	N.CCOM125V / 3A	
	ABSPC	
	90L x 93W x 45Hmm	
	208g	192g

>

>EB-20G

>

>

>

>DC12-24V

>

>3

STANDBY MODE:

The light is green .



OPERATION MODE:

When pressing the reset button, the light will be red and the inside buzzer will ring.

DOOR CONTROL SYSTEM DOOR BUTTON

High sensitivity, 0 misinformation, strong stability, nanowire impact.



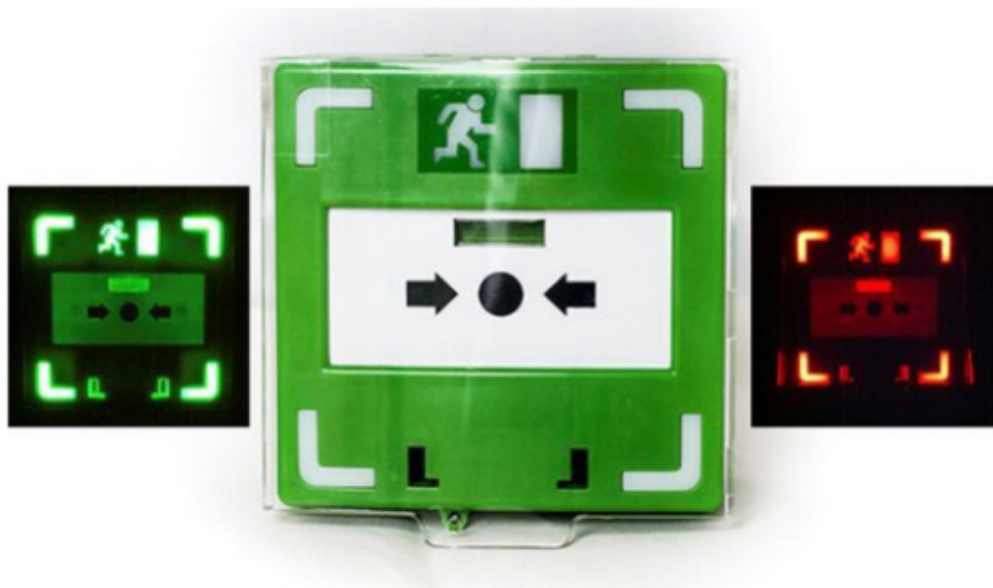
PRODUCT

RATED VOLTAGE:
12VDC / 24VDC



Active alarm

Manual call point
Flashing and Alarm
Built-in circuit board



Characteristic



Built-in buzzer



Tri-pole



Easy
Wiring/Installation



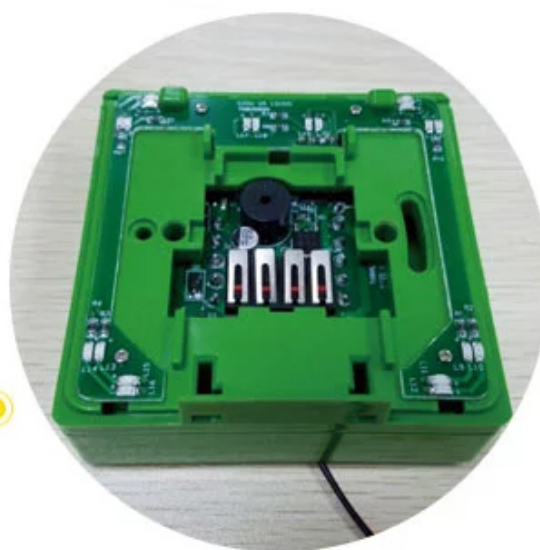
LED/BUZZER
/Volume Adjustment



Lock hole for
Professional Use



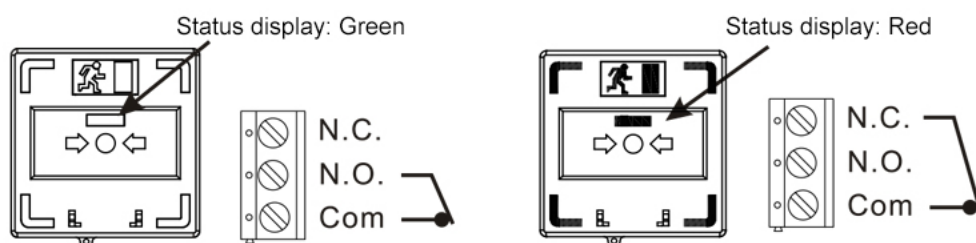
DETAIL DISPLAY



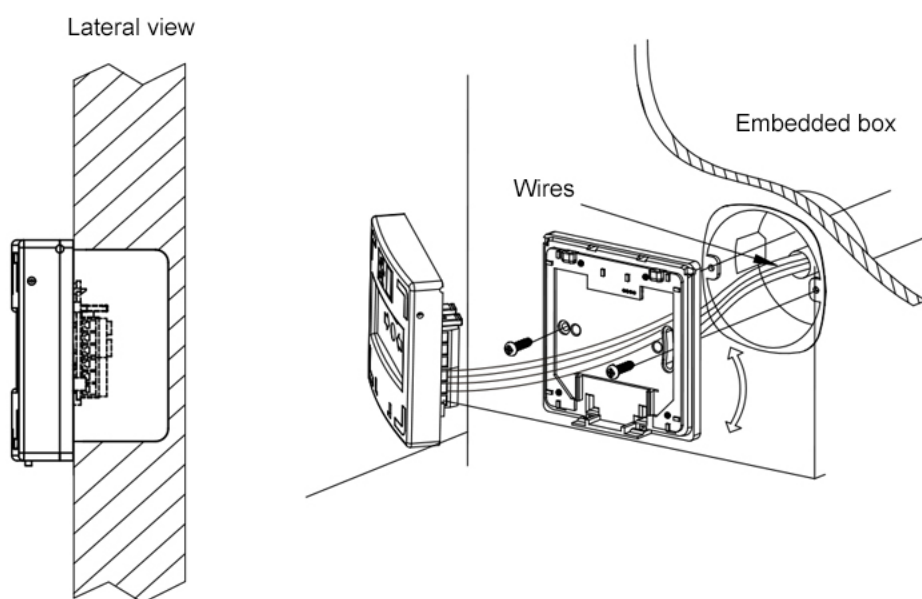
DETAIL DISPLAY



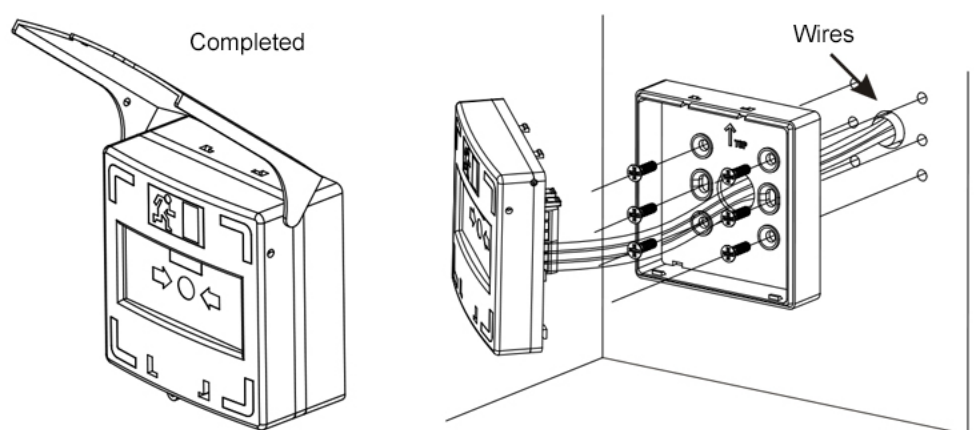
Status



Embedded Installation



Surface Installation





Realese

K2B 86 * 86mm

Realese

K9A 115 * 40mm

NO /

NC K5B 86 * 86mm



5. 請說明以下各項之定義及用途：
1. 包裝設計：指為保護產品、方便運輸及儲存而設計之包裝。
2. 包裝材料：指用於包裝產品之材料，如紙張、塑膠、金屬等。
3. 包裝結構：指包裝之內部結構，如盒蓋、盒底、隔板等。
6. 包裝設計之主要考量因素有哪些？
7. 包裝設計之主要步驟有哪些？
8. 包裝設計之主要工具及設備有哪些？

包裝設計

Q1. 包裝設計之主要考量因素有哪些？

A. 包裝設計之主要考量因素包括：產品特性、運輸環境、儲存環境、成本、環保等。

Q2. 包裝設計之主要步驟有哪些？

A. 包裝設計之主要步驟包括：需求分析、材料選擇、結構設計、樣品製作、測試評估、生產製造。

Q3. 包裝設計之主要工具及設備有哪些？

A. 包裝設計之主要工具及設備包括：電腦、繪圖機、切割機、壓機、印刷機等。

Q4. 包裝設計之主要材料有哪些？

A. 包裝設計之主要材料包括：紙張、塑膠、金屬、木材、玻璃等。

Q5. 包裝設計之主要環保要求有哪些？

A. 包裝設計之主要環保要求包括：減少材料使用、減少廢棄物、使用環保材料、提高包裝效率等。

Q6. 包裝設計之主要測試方法有哪些？

A. 包裝設計之主要測試方法包括：跌落測試、堆棧測試、壓縮測試、拉力測試、RFID測試等。